



RE440-LF

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Heißverzinnt (HAL-leadfree)
- Oberfläche mit Bestückungsdruck und Lötstopplack
- Versetztes Lochraster 2,54 x 2,54 mm; dadurch Verdoppelung der Bohrungen (interstitial)
- Lötinseln 1,40 mm Ø
- 4304 Bohrungen 0,80 mm Ø
- Speziell geeignet für PGA-Sockel im versetzten Raster 2,54 x 2,54 mm
- Steckverbinder 32/64/96-polig DIN 41612 Bauform C
- Betriebstemperatur max. 150 °C
- Lötbadfest: 260 °C > 50 Sek.
- Größe 100 x 160 mm